

(一社)日本照明工業会の標準化取組み状況(光源デバイス関連)

(2017/11/08)

備考) ★: LED関連のJIS規格 ▲: 電安法の整合規格化 ◎: 最新の発行 △: 近々発行見込

平成26年度 制定・改正JIS応募規格

平成27年度 制定・改正JIS応募規格

1. H27年 区分A(4月)応募分 計画 改正2件, 追補0件

No.	JIS番号	JIS名称	
★▲	1) C 8147-2-13	ランプ制御装置—第2-13部: 直流又は交流電源用LEDモジュール用制御装置の個別要求事項	3月21日公示
★◎	2) C 8156	一般照明用電球形LEDランプ—安全仕様	10月20日公示

2. H27年 区分C(12月スタート)以降 応募分 制定1件, 追補3件

No.	JIS番号	JIS名称	
◎	1) C7709-1(追補11)	電球類の口金・受金及びそれらのゲージ並びに互換性・安全性—第1部: 口金(追補11)	9月20日公示
◎	2) C7709-2(追補11)	電球類の口金・受金及びそれらのゲージ並びに互換性・安全性—第2部: 受金(追補11)	9月20日公示
◎	3) C7709-3(追補11)	電球類の口金・受金及びそれらのゲージ並びに互換性・安全性—第3部: ゲージ(追補11)	9月20日公示
★△外	C 8158(改正)	一般照明用電球形LEDランプ(電源電圧50V超)(製品規格)	電気技術専門委員会承認(書面) 12月20日公示予定

平成28年度 制定・改正JIS応募規格

3. H28年 区分C(12月スタート)以降 応募分 制定1件, 追補4件

No.	JIS番号	JIS名称	
	1) C7709-0(追補6)	電球類の口金・受金及びそれらのゲージ並びに互換性・安全性—第0部 電球類の口金・受金及びそれらのゲージ類の総括的事項(追補6)	H28区分C公募(JSA提出完了)
	2) C7709-1(追補12)	電球類の口金・受金及びそれらのゲージ並びに互換性・安全性—第1部: 口金(追補11)	H28区分C公募(JSA提出完了)
	3) C7709-2(追補12)	電球類の口金・受金及びそれらのゲージ並びに互換性・安全性—第2部: 受金(追補11)	H28区分C公募(JSA提出完了)
	4) C7709-3(追補12)	電球類の口金・受金及びそれらのゲージ並びに互換性・安全性—第3部: ゲージ(追補11)	H28区分C公募(JSA提出完了)
★△外	C 8160(予定)(制定)	一般照明用GX16t-5口金付直管LEDランプ(製品規格)	電気技術専門委員会承認(書面) 12月20日公示予定

平成29年度 制定・改正JIS応募規格

1. H29年 区分A(4月スタート)以降 応募分 制定1件, 改正2件, 追補0件

	1) C 7623	メタルハライドランプ - 性能仕様	H29区分A公募
	2) C 62811(制定)	交流及び/又は直流電源用放電灯制御装置(蛍光灯用制御装置を除く)—低周波矩形波点灯の性能要求	H29区分A公募(JSA提出完了)
★	3) C 8155	一般照明用LEDモジュール—性能要求事項	H29区分A公募

平成30年度 制定・改正JIS応募規格

1. H30年 区分B以降 応募分 改正8件, 追補0件

	1) C 7801	一般照明用光源の測光方法	H30区分B公募改正予定
	2) C 8152-2	照明用白色発光ダイオード(LED)の測光方法 - 第2部: LEDモジュール及びLEDライトエンジン	H30区分B公募改正予定
★	3) C 8159-1	一般照明用GX16t-5口金付直管LEDランプ - 第1部: 安全仕様	H30区分B公募改正予定
	4) C 8105-5	照明器具—第5部: 配光測定方法	H30区分C公募改正予定
	5) C 8152-1	照明用白色発光ダイオード(LED)の測光方法 - 第1部: LEDパッケージ	H30区分C公募改正予定
	6) C 7550	ランプ及びランプシステムの光生物学的安全性	H30区分C公募改正予定
★	7) C 8157	一般照明用電球形LEDランプ(電源電圧50V超) - 性能要求事項	
★	8) C 8159-2	一般照明用GX16t-5口金付直管LEDランプ - 第2部: 性能要求事項	